

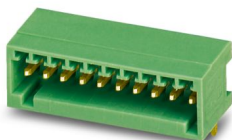
MC 0,5/12-G-2,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1945504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1945504>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm², color: verde, corriente nominal: 4 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 12, número de filas: 1, número de polos: 12, número de conexiones: 12, familia de artículos: MC 0,5/-G, paso: 2,5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,8 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON FK-MC 0,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Sus ventajas

- Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
- El principio de montaje conocido permite el uso universal

Datos comerciales

Código de artículo	1945504
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AAASAA
Clave de producto	AAASAA
GTIN	4017918858322
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,704 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,417 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

MC 0,5/12-G-2,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1945504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1945504>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa base placa de circuito impreso
Familia de productos	MC 0,5/...-G
Línea de productos	COMBICON Connectors XS
Número de polos	12
Paso	2,5 mm
Número de conexiones	12
Número de filas	1
Número de potenciales	12
Brida de sujeción	sin
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	1

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	4 A
Tensión nominal U_N	160 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	80 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	1,5 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	2,5 kV
Tensión nominal (II/2)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	2,5 kV

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura por ola
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	completamente dorado
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Oro (0,8 - 1,4 μm Au)
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia)	Níquel (2 - 3 μm Ni)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Oro (0,8 - 1,4 μm Au)
Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia)	Níquel (2 - 3 μm Ni)

Datos del material - carcasa

MC 0,5/12-G-2,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso

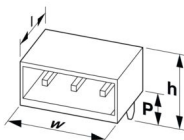


1945504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1945504>

Color (Carcasa)	verde (6021)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	2,5 mm
Anchura [w]	31,9 mm
Altura [h]	11,9 mm
Longitud [l]	10,1 mm
Altura total	8,1 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	3,8 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Diámetro orificio	1,2 mm
-------------------	--------

Ensayos eléctricos

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante	I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	80 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	1,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	0,8 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	1,7 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	1,5 mm

MC 0,5/12-G-2,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1945504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1945504>

Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	320 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	1,6 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

MC 0,5/12-G-2,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1945504
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1945504>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1945504>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-19990913				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
Usegroup B				
	125 V	4 A	-	-

 Dictamen VDE con control de producción ID de homologación: 40013394				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	80 V	4 A	-	-

MC 0,5/12-G-2,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1945504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1945504>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MC 0,5/12-G-2,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1945504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1945504>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es